(Item 1 from file: 347) 1/5/2 DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

\*\*Image available\*\* 03011642

SURFACE CONDUCTIVE TYPE EMISSION ELEMENT AND IMAGE DISPLAY DEVICE USING THE SAME

PUB. NO.:

01-309242 [\*JP 1309242\* A]

PUBLISHED:

December 13, 1989 (19891213)

INVENTOR(s):

SAKANO YOSHIKAZU

NOMURA ICHIRO

KANEKO TETSUYA TAKEDA TOSHIHIKO

APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP

APPL. NO.:

01-006042 [JP 896042]

FILED: INTL CLASS: January 17, 1989 (19890117)

[4] HO1J-037/06; HO1J-029/48

JAPIO CLASS:

42.3 (ELECTRONICS -- Electron Tubes); 44.6 (COMMUNICATION --

Television); 44.9 (COMMUNICATION -- Other); 45.3 (INFORMATION

PROCESSING -- Input Output Units)

JAPIO KEYWORD: R003 (ELECTRON BEAM); R004 (PLASMA)

JOURNAL:

Section: E, Section No. 896, Vol. 14, No. 108, Pg. 51,

February 27, 1990 (19900227)

ABSTRACT

PURPOSE: To make it possible to obtain a surface conductive type emission element of an excellent stability to the gas by forming a carbonaceous membrane at the electron emission member.

CONSTITUTION: On a base 4, island-form compositions 7 of electron emission material are formed in the forming or the like. That is, a membrane 3 of electron emission material is formed by a pattern, and after the electrode material is mask-evaporated, a voltage is applied between electrodes 1 and 2, to destroy, to deform, or to regenerate locally the membrane 3 of exposed electron emission material by the Joule heat, and an electron emission member 5 of a high resistance of condition electrically is formed. And on the electron emission member 5, a carbonaceous material 6 is formed to cover the emission member 5. As a result, a surface conductive type emission element of an excellent stability to the gas can be obtained.

#### ⑩公開特許公報(A) 平1-309242

@Int. Cl. 1

織別記号

庁内發理番号

❸公開 平成1年(1989)12月13日

H 01 J 37/06 29/48 Z-7013-5C 7442 - 5C

未請求 請求項の数 5 (全11頁)

表面伝導形放出素子及びそれを用いた画像表示装置 69発明の名称

> ②0特 顧 平1-6042

頤 平1(1989)1月17日 20出

⑩昭63(1988) 1月18日國日本(JP)⑨特願 昭63-6977 優先権主張

和

Ŕĸ

@発 明 者 坂 野 村 個発 明 者 野

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

子 哲 也 @発 明 渚 金 個発 者 田 俊 彦 明 武

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

の出 顋 人 キャノン株式会社

弁理士 豊田 兼雄 多代 理

# 1. 発明の名称

表面伝導形放出常子及びそれを用いた **副 像 表 示 芸 謹** 

# 2、特許請求の範囲

- (1) 電子放出部に炭素質被膜が形成されているこ とを特徴とする表面伝導形放出素子。
- (2) 炭素質被膜が厚さ300 人以下の炭素又は金属 炭化物又は有機質炭素破膜であることを特徴とす る請求項第1項の表面伝導形放出電子。
- (3) 炭素質の微粒子と他の電子放出材料の微粒子 の複合微粒子によって電子放出部が形成されてい ることを特徴とする裏面伝導形放出素子。
- (4) 炭素質が(炭素)/ (水素)の比が2以上の 有機質炭素であることを特徴とする請求項第1項 又は第3項の表面伝導形放出素子。
- (5) 請求項第1項ないし第3項のいずれかの表面 伝導形放出者子を、一又は二以上、電子源として 有することを特徴とする面像表示装置。

# 3、発明の詳細な説明

# [定葉上の利用分野]

本発明は、冷陰極累子の一つである表面伝導形 放出累子及びそれを用いた個像表示装置に関する もので、特に電子放出性能、ひいては風像の安定 性及び野命の向上に関する。

# 【従来の技術】

従来、簡単な構造で電子の放出が得られる素子 として、例えば、エム・アイ・エリンソン(N. I. Elinson)等によって発表された冷静恆素子が知 られている [ラジオ エンジニアリング エレク トロン フィジィッス (Radio Eng. Electron. Phys.) 第 10卷 、 1290~ 1296頁 、 1965年 ] 。

これは、荔板上に形成された小面積の薄膜に、 膜面に平行に電流を流すことにより、電子放出が 生ずる現象を利用するもので、一般には表面伝導 形放出装子と呼ばれている。

この表面伝導形放出素子としては、顔記エリ ンソン等により発表されたSnO。(Sb) 薄原を用いた ものの他、 Au薄膜によるもの【ジー・ディット

これらの表面伝導形放出架子の典型的な案子機成を第7回に示す。同第7回において、1 8 よび2 は電気的接続を得る為の電極、3 は電子放出材料で形成される薄膜、4 は番板、5 は電子放出部を示す。

従来、これらの表面伝導形放出常子に於ては、 電子放出を行なう前にあらかじめフォーミングと 呼ばれる通電加熱処理によって電子放出部を形成 する、即ち、前記電極1と短極2の間に電圧を印 加する事により、薄膜3に通電し、これにより発 能を得ている。 上記電気的に高抵抗な状態とは、薄膜3の一部 に 0.5 μm~ 5 μmの亀裂を有し、且つ亀裂内が所謂 馬構造を有する不連続状態となっていることをい う。島構造とは、一般に数十人から数μm径の微粒

生するジュール熱で薄膜3を局所的に破壊、変形

もしくは変質せしめ、電気的に高抵抗な状態にも

た電子放出部ちを形成することにより電子放出機

表面伝導形放出 煮子は上述 高抵抗 不遅 枝 状態 の電子 放出部 5 を有する 薄膜 3 に、 電極 1 , 2 により 電圧を印加し、電流を流すことにより、 上記 微粒子より電子を放出せしめるものである。

子が基板4上にあり、各世粒子は空間的に不連続

で電気的に運航な状態をいう。

こうした表面伝導形放出素子は、真空条件下で放出電子を蛍光板で受けて発光させる間像表示装置への利用が試みられている。特に個像表示装置としては、近年、情報機器や家庭用TV受像器の分野で、薄型で高額幅、高輝度の視認性が良く、しかも信頼性の高いものが求められており、表面

伝導形放出素子はこのような関係要示設置を可能 にする電子源として期待されている。

### {発明が解決しようとする課題】

しかしながら、全製造工程を通して、表面伝導 形放出業子周囲を厳格に高真空状態に維持し、か つ表面伝導形放出素子周囲を長期に買って高真空 雰囲気に維持できる製品とするのは、技術面及び 手間の面のいずれからも大変である。このため、 表面伝導形放出素子自体の性能にバラツキを生じ やすく、、また画像表示装置に利用したときに長期 に亘る安定した幽像が得にくい問題がある。

本発明は、上記録題に鑑みてなされたもので、ガスに対する安定性に優れた表面伝導形放出素子及び、これを用いることによって、長期に亘って安定した画像が得られる長寿命の画像表示装置を復供することを目的とする。

# [課題を解決するための手段]

上記がスに対する安定性に優れた表面伝導形故出者子とするために、調水項第1項の発明においない、第1図(a)、(b)に示されるように、電子設定 はいるものである。また、調水項第3項の発明においては、第2図(a)、(b) に示されるように 炭素質材料の微粒子の と他の 電子放出 部 5 を形成するという手段を構じているものである。

まず、請求項第1項の発明について説明すると、基板4、電極1、2は、後述の請求項第3項の発明と同様なものであるが、電子放出部5に炭素質複額6、を形成したものとなっている。

本発明において留子放出部5を形成する電子放出材料は、後述する額求項第3項の発明で用いる非炭素質電子放出材料の他、炭素質の電子放出材料、例えば、炭素の他、TiC、ZrC、HfC、TaC、SiC、WC などの炭化物であってもよい。また本発明で用いる炭素質は後述の額求項第3項の発明におけるものと同様で、特に有機質炭素を用いる場合、波順化後の熱処理等でその(炭素)/(水素)比を調整することもできる。

請求項第1項の発明に係る表面伝導形放出票子を、その製法と共に更に説明する。

まず、洗浄された基板4上に、蒸君もしくはスパッタ法、メッキ法等により電極1、2となる海膜を形成する。次いでフォトリングラフィーにより電子放出部5となる微小関係を有する電便1、2に形成する。

次に電子放出材料の島状構造体を形成するが、 その方法としては、フォーミングによる他、電子 放出材料の微粒子で、を吹き付けて直接堆積する 方法や微粒子で、を分散形成する方法、熟処理に

工程の高温が悠処理、例えば脱ガス処理や低いは、がってリットによる対象等の工程で行ってはよい、が、ない、抵抗が終法や E8 無な法、入上記高 温かり、大 マ 重合法等の条件によっては、上記高 温かの 様 成を実現する とないの 様 成を 変現 の 被 で ある。 電子 な な な い い 、 場合に よ っ に は で な な い い 、 場合に よ っ に は で な な な い い 、 場合に よ っ に は で ある。 電 で は た な な い い 、 場合 に よ る で は で ある。

上記炭素質被膜 6 の厚さは、炭素質が炭素又は金属炭化物の場合 300 人以下、特に 10~200 人が好ましく、炭素質が有機質炭素の場合 200 人以下、特に 50~100 人が好ましい。いずれの場合も被覆厚が大き過ぎると放出電流度や効率が摂われやすくなり、逆に小さ過ぎると被覆効果が得にくくなる。

次に、請求項第3項の発明について更に説明すると、基本的には従来のものと問題で、基板4上に電極1、2を設け、この電極1、2間に電子放

よる局所的な折出現象を利用する方法等が挙げられる。

フォーミング型素子を例にして説明すると、まず電子放出材料の薄膜3をパターン形成し、次間に電圧を印加して、露出している電子放出材料の薄膜3をジュール熱で局所的に破壊、変形、もしくは変質せしめることで電気的に高抵抗な状態の電子放出節5を形成できる。

上記電子放出部5上に炭素質を被復形成する。 その方法としては、炭素質を適当な溶剤に溶解させて、スピンコート法等で強布乾燥させたり、抵抗加熱法やEB蒸替法のように炭素質を蒸発させて被替させたり、スパック法やブラズマ重合法などの乾式のコーティング法も適用でき、これらによって炭素質を電子放出你上に被覆させることができる。

次に、炭素質被膜6~に高温熱処理を必要に応じて施す。この熱処理は、素子そのものを所定の温度にまで適宜加熱したり、関係表示装置の製造

出部 5 を形成したものであるが、本発明においては、電子放出部 5 が炭素質の微粒子 6 と他の電子放出材料 (以下「非炭素質電子放出材料」という)の微粒子 7 の複合微粒子によって形成されている。

非炭素質電子放出材料は、非常に広い範囲におよび、炭素質以外であれば、通常の金属、半金属、半導体といった導電性材料のほとんど全てを使用可能である。なかでも低仕事間数で高設点かつ低蒸気圧という性質をもつ通常の移植材料や、フォーミング処理で表面伝導形放出素子を形成する時間材料や、2次電子放出係数の大きな材料などが好適である。

具体例としては、LaBo, CoBo. YBo, GdBo などの關化物、TiN, ZrN, HfN などの整化物、Nb. MO, Rh, Hf. Ta. W. Re, Ir, Pt. Ti. Au. Ag. Cu. Cr. A~, Co. Ni, Fe. Pb. Pd. Cs. Baなどの金属、InoOo. SnOo. Sboooなどの金属酸化物、Si, Geなどの半導体、AgNgなどを挙げることができる。

置極 3 , 2 の材料としては、一般的な媒理性材料、 Au. Pt. As等の金属の他 SnD 2. ITO 等の酸化物 導理性材料 も使用できる。電極 1 , 2 の厚みは数 100 人から数 μπ程度が好ましい。また、電極 1 , 2 間の間隔しは数 1000人 ~ 数 100 μm , 幅似は数 μm ~ 数 nm程度が好ましい。

基板 4 としては、例えば石英、ガラス等の電気 的絶線性を有する材料が使用される。

本発明における炭架質とは、純粋な炭素及び炭化物をいい、特に有機質炭素をも含む。

有機質は深とは、純粋なカーボンや金属以化物のみで排成されるものでなく、 炭素と水素を主化 に合むものをさす。一般的には、炭素と水素を合むものをさすが、一部の水素のかわりにあるいは水素に 加えてフッ素、 塩素 などのハロゲン元素を合んでいてももちろん良い。

本免明で用いられる有機質炭素は、(炭素)/ (水素)の比が2以上であることが好ましい。この比が2以下であると特性のバラツキ防止や低真空下での安定性・浄命の向上が得られにくい傾向

るが、 その 製法 例を 第3 図に 基づき説明する。 勿論、 この 複合 微粒子の 製法は以下の 方法に 限られる わけで はない。

非皮素質電子放出材料微粒子での製造には、例 えば抵抗加熱法が利用できる。つまり微粒子生成 第14中に配置されたるつは15中に蒸発額として非 にある.

有機質炭素は、上記(炭素) / (水梨) 比が2 以上のものを退んで微粒子として複合性が2 に用いてもよいが、(炭素) / (水素) 比が2 以外であっても複合が粒子化した有機質炭素を熱して等によって(炭素) / (水素) 比が2 以上になるがによって(炭素) / (水素) 比が2 以上になるは、 数粒子化できる有機化合物が使用可能である。

(炭素)/(水素)比は化学分析手段で分析できる。例えば、試料を燃焼するCIIN 元素分析法による側定によれば 0.1 % のオーダーで測定が可能である。

次に、請求項第3項の発明に係る表面伝導形放出素子を、その製法と共に更に説明する。

複合微粒子とは、複数種の微粒子が均質な組成をもつ状態をいい、一般には、触媒用のCu-Zn 二元系超微粒子がよく知られている。

本発明においては、上記複合微粒子を、少なくとも炭素質の競粒子Bを含む形態にするわけであ

炭素質電子放出材料を入れ、外部電源 16を用いてるつぼ 15を蒸発解が蒸発する適度まで加熱する。
るつぼ 15はカーボンるつぼ、アルミナるつぼ等 おり目的に応じて適宜選択される。このとき微粒子生成 第 14 6 前述と 同様に 排気系 9 により予め8 × 10・\*\*Torr以下の真空度に ひいておく。 更にこのときキャリアガスをキャリアガス導入口 17から準入する。

成し、戦極!、2間に分散堆積させる。

炭素質及び非炭素質電子放出材料微粒子6.7 の粒径は、炭素質微粒子6が非炭素質電子放出材料微粒子の1/3 以下であることが好ましい。炭素質微粒子6に関しては、100 人以下が好ましく、より好ましくは50人以下である。非炭素質電子放出材料微粒子に関しては、50人~1000人が好まし

になっていると考えられる。勿論、炭素質徴粒子
6 周志及び非炭素質電子放出材料微粒子7 同志が
は 集することはあるが、この確率は炭素質微粒子
6 と非炭素質電子放出材料微粒子7が複合化する
確 事に比べてきわめて低いので、変質上問題とな
らない。多少の上記の凝集が起こったとしての
割子特性上一切問題とはならない。また、この割合し両微粒子生成量によりある程度制御可能である。

本発明の表面伝導形放出無子は、例えば固像表示装置の電子派として利用されるもので、1個のみを用いて単一の電子泳による固像表示装置としてもよいが、複数個を一列又は複数列に並べ、マルチ形の電子版を備えた固像表示装置とした方が有利である。

#### [作用]

炭素質の微粒子6又は放膜6°によって、特性のバラッキが少なくなり、安定で、輝度ムラの少なくなる。 なる 理由について詳報は不明であるが、 電子放出を行う数粒子の表面より上記炭素質の表面が

く、より好ましくは100 人~200 Aである。

この様にして形成された両ピームが、その広がりにより重ね合わさり、複合微粒子を形成するわけであるが、炭素質数粒子6が非炭素質電子放出材料機粒子7を不安定性から保護する。上記概念により作製した電子放出素子の断面複が非炭素質電子放出材料機粒子7をおおう様な状態

ガス分子の吸着等による電子放出部 5 の表面変質 が避けられ、その結果として特性変化を防いでい ると考えられる。

#### [要旅图]

第4図は本発明に係る圏像表示装置の一実施例 を示すもので、図中、後方から前方にかけて期 に、本表面伝導形放出素子21を多数並べて配置し た背面基体22、第1のスペーサー23、電子ピーム 流を制御する制御電径24と電子ピームを蛍光体25 に集束させるための集束電隔26とを具備し、一定 の間隔で孔 2.7のあいている 電 極 落 板 2.8、 第 2 の ス ペーサー 29、各本表面 伝導形 放出 素子 21に 対向す る 蛍光体 2.6及び電子ビームの 加速電極 (図示され ていない)を異備した個像表示彫となるフェー スプレート30が設けられている。上記各構成部品 は、端部を低温点ガラスフリットにて封着され内 部を真空にして収納される。真空排気は、真空排 気質 31にて排気しつつ、前記フェースプレート 30、 背面基体 22、 スペーサー 23、 29 時の外 田 数 全 体を加熱脱ガス処理し、低融点ガラスフリットの 軟化後封着して冷却し、真空排気即31を封止して終了する。即ちフェースブレート30、スペーサー23、29と背面基体22とで構成される内部空間は、融着した低融点ガラスにより封着された気管構造となっている。

スペーサー 23、29や 電極 基板 28は ガラス、 セラミックス 存を 使用し、 電極 24、26はスクリーン印制、 蒸着 等により 形成される。

上記函像表示装置によれば、制御電極24で電子ビームをコントロールしつつ、集束電極26と加速電極に駐圧を印加して、本妻面伝導形放出素子21から放出された電子を任意の蛍光体25に照射してこれを発光させ、画像を形成することができる。

# 実施例 1

石灰ガラスからなる絶縁性の 器板 4 上に、 膜厚 1000人の SnO.からなる 薄膜 3 と、 膜厚 1000人の Ni からなる電極 1 , 2 を形成した。

次いで、電極1と電便2の間に約30Vの電圧を 印加し、薄膜3に通電し、これにより発生する ジュール熱で薄膜3を周所的に、電気的に高抵抗な状態にした電子放出部5を形成し、該電子放出部5の表面に炭素をアーク蒸着して膜厚100 人に成版し、炭素液版を形成した電子放出常子を得た。

この様にして得られた電子放出素子の電子放出 特性を耐定した結果、15Vの印加電圧で平均放出 電流 0.5μA、放出電流の安定性±5%程度の安定 した電子放出が得られた。

#### 李旅图 7

te.

印加電圧14V、真空度 1 × 10 - 'Torr程度の条件下において、炭素被膜の膜厚 A に対する放出電流の安定性の関係を求めたグラフを第 5 図に示す。

第5図から明らかなように、炭素被膜を用いた場合、炭素被膜の膜厚は数人から300 人程度が最も好ましいことが認められる。

をらに、炭化物の炭素質被膜材料からなる被膜を同様に実験したところ、TiC、2rC、1fC、TaC、WC等の導体の炭素質被膜材料からなる被膜は膜厚数 A から360 A 程度が最も好ましく、またSiC 等の半導体の炭素質被膜材料からなる被膜は膜厚数 A から250 A 程度が致も好ましい結果が得られた。

# 实施 网 3

・ 地球性の基板 4 に 石 英 ガ ラ ス を 用 い 、 電 径 1 と 電 極 2 に 顔 厚 1000 A の N1を E 8 蒸 替 し 、 フォトリソグ ラフィー 技 術 に よ り 、 電 子 放 出 部 5 を 幅 300 μm 、 間 隔 10 μm で 形成 した。

次に、電極1、2間へ電子放出材料を、1次位 ほ 80~200 人の Sn0 1分散液(Sn0、:1 g、溶剤: MEK/シクロヘキサノン = 3/1 1000cc、ブチラール:1 g)をスピンコートして塗布し、250 でで 加 熟 処理して電子放出郎 5 を形成した。次いで、 炭帯をアーク蒸着により 膜厚 100 人に成膜して 紫質波順 6 を形成した。

この様にして得られた電子放出来子の電子放出特性を測定した結果、14Vの印加電圧で平均放出電流の安定性±4%程度の安定した電子放出が得られた。

#### 寒 締 例 4

清浄な石英の芸板 4 上に Ni を 3 0 0 0 人 蒸 着 し、フォトリソグラフィーの手法を使って 電 極 バターンを形成した。 L は 1 0 μm、 W は 2 5 0 μm とした。 次に 基板 4 を 第 6 図に示した 微粒子 堆 提用 の 真空 姿 謹に セットした。

第 6 図に示した装置は、微粒子生成室 14と 微粒子堆積 富 18及びその 2 蓋をつなぐノズル 20から機成され、 蓋板 4 は微粒子堆積 室 18内にノズル 20と

向き合わせてセットした。俳 気系 9 で真空度を5 × 10 ° Torrまで俳気した後、Arガスをキャリアガス 導入口 17から 微粒子生 成 室 14へ 60 SCC N流 した。作成条件は 微粒子生 成 室 14の 圧力 5 × 10 ° Torr, 微粒子 堆積 室 18の 圧力 1 × 10 ° Torr, ノズル 径 5 mm φ . ノズルと 蓄板 間距離 150mm とした。

次にカーボン製るつぼ 15の 蒸発源より Pdを 前述条件下で蒸発させて、生成した Pd微粒子をノズル20より 吹き出させ、シャック 32の 開閉により、所定度を堆積させる。このとき、 Pd微粒子の堆積厚は 100 人である。微粒子は姦板 4 全面に配置されるが、形成される電子放出部5 以外の Pd微粒子は異質的に 電圧が 印加されない 為何らの支障もない。 Pd微粒子の径は約50~200 人で、中心粒径は100 人であり、 Pd微粒子は蒸板 4 上で島状に 散在していた。

さらに前記Pd微粒子上にプラズマ重合にて炭化水素原を皮膜した。成膜条件はCH。(メタン) 流量: 1.65CCM, 放電形式: AF放電 (周波数20kHz),

投入電力: 120 W , CH 。 圧力: 30mTorr , 電極間距離: 50mmとした。

こうして1つの基版 4 上に10個の素子を作製し、これを背面基体 22とし、第 4 図に示した様に背面基体 22とスペーサー 23、29とフェースプレート 30を 550 でで脱ガス処理した後、真空引きしながら低融点ガラス(コーニング 社半田ガラス 7570)を用いて封着した。その後、真空引きした30 かった。サミーとして、ブラズマ重合限は化学分析法によって、 C/H 比 6.2、 調準は130 人であることがわかった。

こうして上記案子を上記低真空条件下で画像表示装置として評価した結果を第1表に示す。 実施例 5

実施例4のプラズマ重合膜の代わりに日本チバ ガイギー社の顔料『Irgazin Red BPT 」を

(以下余白)

法(抵抗加熱法)で成膜した以外は実施例 9 と同様に 國優表示装置を製造した。 國像表示装置の内部 真空度 は 1.0 × 10 \*\*Torrで、 最終的な 森 看 膜 の C/X 比 は 8.7、 腹 摩 は 200 人 で あった。 この 業子を上 記 低 真空条件下で 國像表示装置として 呼価 した 結 果 を 第 1 \*\*表に示す。

## 寒脑例 6

実施別4のブラズマ重合脳に代えて、アクリルアミド樹脂をスピンコート法で堕布した以外は実施例4と同様に面像表示装置を製造した。なお、アクリルアミド樹脂は、アクリルアミド150、スチレン400、アクリル酸エチル450、n-ブタノール1000の重量比で混合し、クメンハイドロバーオキンドとtertードデシルメルカブタンのレドックス系でラジカル反応させて、下式に示す三元共賃合物を得た。

このコポリマーはブクノール溶液になっており、この溶液よりスピンコート法で電子放出部5上に監験をつくった。塗膜後 200 で 1 hrかけて熟硬化させて樹脂の塩布を完了した。

この常子を用いて製造された画像表示装置の内部真空度は1.2 × 10 ° Torrで、最終的な有機化合物簡の順厚は約50人、C/II 比は2.1 となっていた。この評価結果を第1表に示す。

# 実施例7

実施例 4 の P b 微粒子に代えて、 1 次粒径 80~200 人の Sn O a 分散液(Sn O a: 1 g . 溶剤: MEK/シクロヘキサノン= 3/1 を 1000cc、ブチラール:1 g)をスピンコートして塗布し、260 での加熱処理にて Sn O a 微粒子膜を形成した。次にこの上にポリフェニレンスルフィドを高周波スパッタ 法で成績した。スパッタの方法としては、真空姿置内

をいったん10-\*Torrの高真空にし、 Arを導入して2×10-\*Torrで13.56MHzの高周波を印加し、ポリフェニレンスルフィドのターゲット側を負債、器板4 餌を正備となるように正優パイアスをかけた。高周波投入電力は300 Wである。これ以外は実施例4と同様に函像表示姿置を製造した。

面像表示装置の内部真空度は 0.95×10 <sup>- \*</sup>Torrとして、 最終的 なスパック 膜の 腹厚は 140 人で、 C/II 比は 5.3 であった。この評価結果を第 1 表に示す。

#### 実施例8

実施例でのスパック版に代えて、アクリル散メチルエステルのオリゴマー(分子豊約3000)、をトルエンに6000ppm の割合で沼解してスピンコートして乾燥させた以外は実施例でと同様に画像表示装置を製造した。 画像表示装置の内部真空度は1.8 × 10<sup>-8</sup> Torrで、 最終的な強順は誤厚約30~40 A、 C/H 比は2.8 となっていた。この評価結果を第1表に示す。

比較例1

ト30を480 でで脱ガス処理し、真空引きしながら低融点ガラス(コーニング社学田ガラス7570)を用いて封着した以外は実施例 6 と阿様に國像表示装置を製造した。このときの園像表示装置の内部真空度は1.0 × 10<sup>-4</sup>Torrであり、最終的なブラズマ重合旗の C/H 比は1.3 . 膜厚は180 人であった。評価結果を第1表に示す。

(以下余白)

実施例 4 に於いて、ブラズマ塩合膜をつけなかった以外は実施例 4 と同様に製造した君子を比較例 1 として評価した、固像表示装置の内部 文度は 1.2 × 10<sup>-4</sup> Torrであった。評価結果を第 1 表に示す。

#### 比较男2

実施例でに於いて、ポリフェニレンサルファイドのスパッタ膜をつけなかった以外は実施例でと同様に製造した試料を比較例2として評価した。 関係表示装置の内部真空度は1.1×10-\*Torrであった。評価結果を第1表に示す。

#### 比較例 3

実施例 4 に於いて、ブラズマ 医合腹の厚みを500 人にした以外は実施例 4 と同様に製造した試料を比較例 3 として評価した。國像表示装置の内部再空度は1.2 × 10 \*\* Torrであった。評価結果を第1 要に示す。

#### H: 10 M 4

実施例 6 に於いて、 固像表示装置の 製造工程で 背面基体 2.2 と スペーサー 2.3 、 2.9 とフェースプレー

10点の試料中電子 医異弦条件下の放出しなかった点数 道接電子放出部合		+	<del>  </del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>
	配堂 001 <		"	" "		E 1 1 0	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	116~63	116~63
21 00 7 <		u		"	"	" " "	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	118~63	18~63
^							18	31 38	2 5 ^
٥		0	0		0	0 0	0 0	3 5 0	0 3 8 0
L									
<b>19</b>	1.1×10°*	10-•	01	1	10-1	10-*	10-*	10.*	10.8
1 《明· · 叔	1.1×	1.3×10-*	0.9×10-		1.9×10-*	1.9×10-*	1.9×10-* 1.7×10-* 1.6×10-*	1.9×10-* 1.7×10-* 1.6×10-* 2.0×10-*	1.9×10-* 1.7×10-* 1.6×10-* 2.0×10-* 3.2×10-*
はほば	12.8	16%	318		11%	11%	11.56	111% 18% 73% 61%	118 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
中末十の女は自然の外に存	# 7 X~#12X	±4%~±16%	**************************************		±6%~±11%	±6%~±111% ±9%~±18%	±6%~±11% ±9%~±18% ±12%~±73%	± 6%~±11% ± 9%~±18% ± 12%~±73% ± 11%~±61%	# 6%~# 11% # 12%~# 11% # 11%~# 61% # 11%~# 11%
接	# 7.3	# 43	H 93		<del>+</del> 69	± 69 ± 99	± 69 ± 99 ± 129	± 69 ± 119 ± 119	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
旭	00 00uA	+ 150 - 250nA	+150	2000	+ 200 - 300nA	00 00 00 00 00 00	+ 200 + 200 + 100 - 250nA + 300 - 660nA	00 00 00 500A 500A 500A	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
设出机筑	+ 300 + 100nA	750 + 150 750 - 250	1050 - 250n	•	900 + 200	+ 200 900 - 300nA + 100 1100 - 250nA	+ 200 900 - 300 1100 - 250 1000 + 300 1000 - 650	900 + 200 1100 - 250 1100 - 250 1000 - 650 100 + 350 100 - 650	900 + 200 900 - 300nA + 100 - 250nA + 300 1000 - 650nA + 350 700 - 650nA + 150 700 - 100nA
	о ях	= ac	<del> </del>		<del></del>			<del> </del>	<del>                                     </del>
	6 配焊米	01.82 10	※ 協俊!!		21四四次	東西	米市西川 米市西川 米市西川 大阪西川 大阪田川	深态图12 比较图12 比较图1	来陪倒13 果店的13 比较例 1 比较例 2

彩 ~ 塚

なお、第1表中におけるデータは、10点の素子の平均とそのバラツキを示しており、放出電流1。に対し安定性とは Δ 1。/1。で表わされる。また、電子放出効率は、電子放出部をはさむ電極間電流1、と1。の比1。/1。の値である。連続電子放出寿命は、電子放出部5をはさむ電極1、2間に14 Vを連続的加し、電子放出が観測されなくなるまでの時間をさす。このときの電子ビーム加速電極の電位を1 XV、電子放出部5 と蛍光体 25までの距離を6 mmとした。

第1表より次のことが読みとれる。まず原材料の C/H 比よりも固像表示装置製造工程を経た有機質炭素は C/H の比が大きくなっての像表示装置になる。このような有機質炭素を被置した素子を副像表示装置に使用すると、素子として1.0を維持しつつバラッとを付し、安定性を増し、寿命、信頼性を向くし、安にしてみれば、流足すべき輝度を保ち、チラッキを少なくし、欠陥しない高期 細性で 高 園質 な 装置が得ることができ、低真空下でも特性劣化が見られず、10.0~~

リアガスとしてアルゴンガス 6 O S C C Nをキャリアガス 讲入口 17より導入した。

こうして生成した炭素質微粒子 6 と Pdである非 炭素質電子放出材料 微粒子 7 をそれぞれノズル19.20から基板 4 へ、圧力差を利用して吹き14.0 た。この時の空間共振器10.微粒子生成室14、微粒子堆積室18の圧力はそれぞれ 4 × 10~3、5 × 10~4 Torrであった。またノズル径両者とも 3 mm ¢、ノズル基板間距離は 200mm とした。更にノズル19.20はビームの中心方向が 4 なの中心を向くように調整した。勿論ビームの広がりにより、目的以外の場所にもピームが 7 で表子自体には何ら影響はなかった。

この堆積物を高分解能 FE-SEMにより 観察したところ、粒径 120 ~180 人の微粒子と 粒径 40人程度以下の粒径の微粒子の存在が確認された。また 同様の条件によりサンブルを作成し、 TEM により 観察したところ、粒径の大きいものが Pdであることがわかった。以上より目的とする複合微粒子を含

10. 'Torrの真空下の特性と比較してもそん色ないことが読みとれる。

# 実施例 9

(清浄した石英製の落板 4 上に Niの 電極 1 、 2 を 3000人厚で形成し、フォトリングラフィーの手法 を用いて第 1 図 に 示した様な バターン を形成した。ただし W は 2 μm、 L は 300μm とした。

次に上記基板 4 を第 3 図に示した真空装置内に入れるが、真空装置は前述の様に空間共優器 10、 散粒子生成室 14、微粒子堆積室 18 およびそれらを つなぐ 箱小拡大ノズル 19, 20から構成されている。そして排気系 9 で真空度が 8 × 10 - \*Torr以下 になるまで排気した。

その後空嗣共振器 10内に原料ガスである CII、ガスを 3 SCCM、キャリアである水器ガスを 147 SCCM 混合後 導入した。そして導波 管 12よりマイクロ液を 150 W 投入した。

また、微粒子生成室 14中のカーボンるつぼ 15に Pdを入れ、外部電源 15により、るつぼ温度を1600℃に上昇し、Pdを蒸発させた。このときキャ

む君子であることを確認した。

次にこの素子を真空度 5 × 10<sup>-</sup>\*Torr以下で、放出電子の引き出し用の電値を拡振面に対し無電方向に 5 mm上方に配置し、1.5kV の電圧をかけ、電面 1 , 2 間に14V の電圧を印加して電子放出特性を評価した。

この結果、平均放出電流 0.7 mA 、放出電流の安定性 ± 5 % 程度の安定した電子放出が得られ

またこの実験を複数回行ない、おおむね良好な 再現性を得た。

### 夹店例10

空間共協器 10に设入するマイクロ波パワーを 120 W とした以外は実施例 9 と同様の実験を行なった。この堆積物を実施例 9 と同様に高分解能 FE-SENにより観察した結果、粒径120 ~180 人の 数粒子と粒径70人程度の微粒子の存在が確認され

この常子に関しても同様に電子放出特性を評価 した結果、平均放出電流 0.6 μA 、放出電流の安定 性 ± 7 % 程度の安定した電子放出が得られた。 実施例 1.1

Pd做粒子のキャリアであるAFガス流量を30SCCMとした以外は実施例9と同様の実験を行なった。この堆積物を実施例9と同様に高分解能FE-SEMにより観察した結果、粒径が70~100 人の微粒子と粒径40A程度以下の微粒子の存在が確認された。

この弟子に関しても同様に電子放出特性を評価 した結果、平均放出電流 0.6 g A 、放出電流の安定 性 ± 10 % 程度の電子放出が得られた。

#### 罗 詢 例 12

放発源としてPdの代わりにAu、るつぼ温度を1080でとした以外は実施例9と同様の実験を行なった。この堆積物を実施例9と同様に高分解能FE-SEMにより観察した結果、粒径が110~160 人の微粒子と粒径40人以下程度の微粒子の存在が認められた。また実施例9と同様に、TEM 用のサンプルを作成し、粒径の大きいものがAuであることを確認し、実施例9と同様に目的とする複合微粒

第2図は調求項第4項の発明の説明図で、(a) は平面図、(b) は断面図、第3図は請求項第3項の発明に係る表面伝導形放出素子の製造方法の段明図、第4図は請求項第5項の発明の一実施例を示す分解状態の科視図、第5図は実施例2で得られた皮素波設の厚さと放出電流の安定性の関係を示すグラフ、第6図は実施例4における素子の製造方法の段明図、第7図は従来技術の説明図である。

1 . 2 : 電極 . 3 : 薄膜 . 4 : 基板 .

5:鬼子放出部。 6:炭素質材料微粒子。

7:非炭素質電子放出材料做粒子。

6 ': 炭素質波順、 7 ': 電子放出材料做粒子。

出願人 キャノン株式会社

代理人 豊 田 善 雄

子君子が得られていることがわかった。

この素子に関しても同様に電子放出特性を評価した結果、平均放出電流 0.8 μA 、放出電流安定性 ± 8 % 程度の安定した電子放出が得られた。 実施例 13

ボード製は実施例 9 と全く同様にして行ない、 電子放出特性の評価の際の真空度を 4 × 10<sup>-1</sup>Torr とした以外は実施例 9 と全く同様に電子放出特性 を評価した。その結果、平均放出電流 0.6μA 、放 出電流の安定性 ± 6 % 程度の安定した電子放出が 得られた。

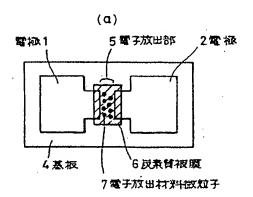
# [発明の効果]

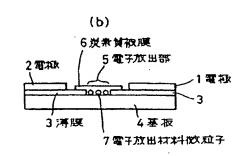
以上説明した通り、本発明によれば、特性のバラッキが小さく、低真空でも安定で卵命の長い設面伝導形放出素子及び高精器で高固質の固像表示装置をつくることができ、極めて信頼度の高い製品提供に寄与することが期待できる。

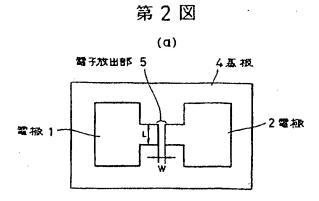
# 4. 図面の簡単な説明

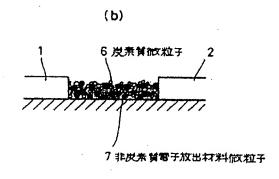
第1図は請求項第1項の発明の説明図で、 (a) は平面図、 (b) は電子放出部付近の拡大断面図、

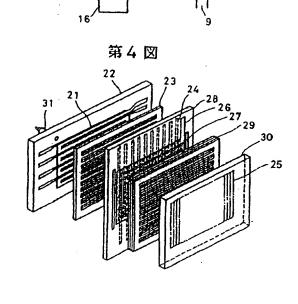
# 第1図



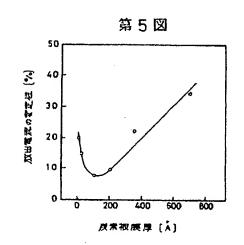


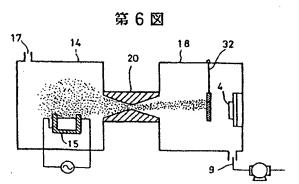


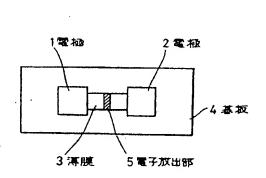




第3図







第7図